

トッパンフォトマスク、「テクセンドフォトマスク株式会社」に社名を変更
先端微細加工技術で半導体産業の未来を描き、顧客から最初に選ばれ続ける企業へ

TOPPAN ホールディングスのグループ会社である株式会社トッパンフォトマスク(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO:二ノ宮 照雄、以下 トッパンフォトマスク)は、2024年11月1日より社名を「テクセンドフォトマスク株式会社(英文社名:Tekscend Photomask Corp.)」に変更します。



「Tekscend Photomask」ブランドロゴ
(商標出願中)

今回の社名変更により、世界中のステークホルダーに対して、先端微細加工技術を強みとする企業としての認知度を高め、その企業価値を浸透させることを目指します。これにより、グローバル市場での競争力を強化し、顧客やパートナーとの信頼関係をより一層深めていきます。新社名の下、世界各地の拠点がワンチーム・ワンオペレーションとして協力し合い、技術革新を追求することで、半導体業界における価値創造に貢献していきます。

■ 新社名「テクセンドフォトマスク」について

「Tekscend」は「Technology(技術)」と「Ascend(上昇する)」を組み合わせた造語です。外販フォトマスクのリーディングカンパニーとして、技術力をさらに高め、半導体業界の最前線で成長を続ける意思を表しています。社名変更に伴い策定したブランドロゴは、フォトマスクとシリコンウェハの関係を図案化し、テクセンドフォトマスクとその顧客である半導体メーカーが密接に連携し、共に成長していく姿を描いています。

■ トッパンフォトマスクについて

株式会社トッパンフォトマスクは、半導体用フォトマスクの製造・販売会社として、凸版印刷株式会社(現 TOPPAN ホールディングス株式会社)からの会社分割により設立され、2022年4月より営業を開始しました。東京に本社を構え、世界各地に広がる顧客サービスネットワークと、主要な地域にある8つの製造拠点を活用し、業界最先端の技術開発力で、外販フォトマスクのリーディングカンパニーとして半導体産業の発展に貢献しています。さらに、ナノインプリントモールドを始めとする微細加工製品にも事業領域を拡大しています。

■ グループ会社を含む新社名一覧

現社名	新社名(2024年11月1日より)	国・地域
株式会社トッパンフォトマスク Toppan Photomask Co., Ltd.	テクセンドフォトマスク株式会社 Tekscend Photomask Corp.	日本
中華凸版電子股份有限公司 Toppan Chunghwa Electronics Co., Ltd.	中華科盛徳光罩股份有限公司 Tekscend Photomask Chunghwa Inc.	台湾
Toppan Photomasks, Inc.	Tekscend Photomask US Inc.	米国
Toppan Photomasks Round Rock, Inc.	Tekscend Photomask Round Rock Inc.	米国
Toppan Photomasks Germany GmbH	Tekscend Photomask Germany GmbH	ドイツ
Toppan Photomasks France S.A.S.	Tekscend Photomask France S.A.S.	フランス
Toppan Photomasks Korea Ltd.	Tekscend Photomask Korea Inc.	韓国
Toppan Semiconductor Singapore Pte. Ltd.	Tekscend Photomask Singapore Pte. Ltd.	シンガポール
上海凸版光掩模有限公司 Toppan Photomasks Company Limited, Shanghai	上海徐汇科盛徳半导体有限公司 Tekscend Photomask Company Limited, Shanghai Xuhui	中国
微秀半导体材料(上海)有限公司 Texmic Photomasks Company Limited, Shanghai	科盛徳半导体材料(上海)有限公司 Tekscend Photomask Company Limited, Shanghai	中国

* 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

* 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上